**附件2.2021一带一路暨金砖大赛之3D打印、激光技术赛项补充报名申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称****（中文盖章）** |  | **单位名称****（英文）** |  |
| **通讯地址** |  | **赛项、组别、****出国意向****（勾选）** | **参加赛项：3D打印□ 激光技术 □****参赛组别：中职组□ 高校组□ 教师组 □****是否出国参赛：是□ 否□** |
| **领队（联系人）信息** |
| **姓名（中文）** | **姓名（拼音）** | **部门** | **职务、职称** | **性别** | **民族** | **电话** | **传真** | **手机号** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **指导教师（教练）信息** |
| **姓名（中文）** | **姓名（拼音）** | **部门** | **职务、职称** | **性别** | **民族** | **电话** | **传真** | **手机号** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **参赛选手信息** |
| **姓名（中文）** | **姓名（拼音）** | **专业** | **身份证号** | **性别** | **民族** | **电话** | **传真** | **手机号** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.组别需根据报名赛项技术规程要求进行勾选。

 2.请将word版+盖章件电子版于6月10日前一并提交到jinzhuan2025@163.com邮箱。